技術を磨き、心をつなぐ
FUJIMI
FUJIMI INCORPORATED

2018年（平成30年）3月期
第2四半期決算説明会

2017年11月17日

株式会社フジミインコーポレーテッド

Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

技術を磨き、心をつなぐ

FUJIMI INCORPORATED

決算概要

Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

決算概要 （上期実績）

技術を磨き、心をつなぐ
FUJIMI
FUJIMI INCORPORATED

単位：百万円	17年3月期		18年3月期						
	上期 実績	下期 実績	上期 予想 ('17/5)	上期 予想 ('17/8)	**上期 実績**	前年 同期比	前年 下期比	上期予想比 ('17/5)	上期予想比 ('17/8)
売上高	16,254	16,838	16,000	17,000	**17,417**	+7.2%	+3.4%	+8.9%	+2.5%
営業利益	2,100	2,178	1,700	2,000	**2,289**	+9.0%	+5.1%	+34.6%	+14.5%
営業利益率	12.9%	12.9%	10.6%	11.8%	**13.1%**	-	-	-	-
経常利益	2,171	2,348	1,750	2,050	**2,250**	+3.6%	△4.2%	+28.6%	+9.8%
経常利益率	13.4%	13.9%	10.9%	12.1%	**12.9%**	-	-		-
当期純利益	1,710	1,640	1,250	1,450	**1,647**	△3.7%	+0.4%	+31.8%	+13.6%

半導体市場好調により前年同期比増収増益
当期純利益は法人税等の増加により前年同期比減益

Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

業績予想 （通期）

技術を磨き、心をつなぐ
FUJIMI
FUJIMI INCORPORATED

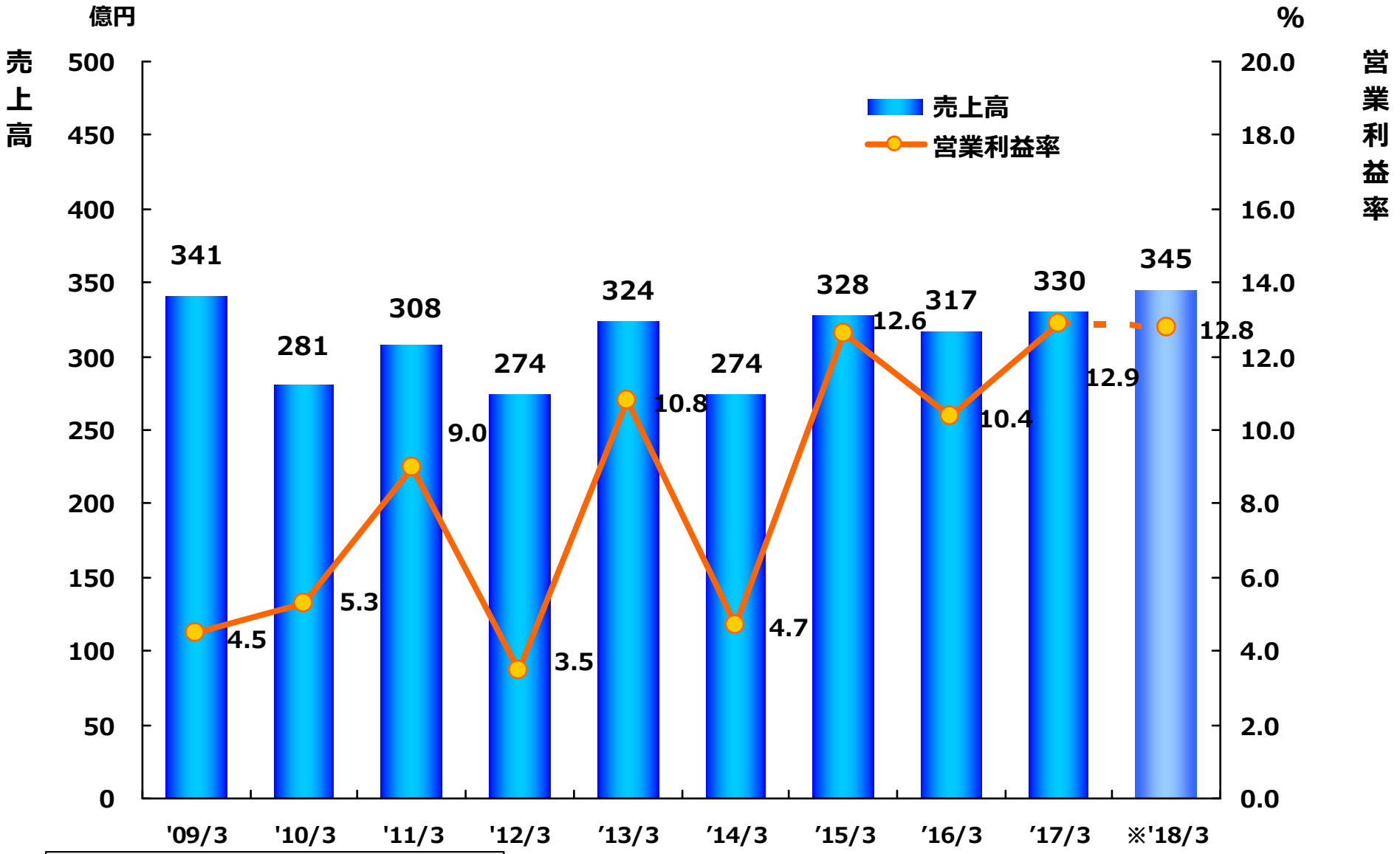
単位：百万円	17年3月期	18年3月期					
	通期実績	期初予想 (’17/5)	修正予想 (’17/8)	**修正予想 (’17/11)**	前期比	予想比 (’17/5)	予想比 (’17/8)
売上高	33,092	33,000	34,000	**34,500**	+4.3%	+4.5%	+1.5%
営業利益	4,278	3,800	4,100	**4,400**	+2.8%	+15.8%	+7.3%
営業利益率	12.9%	11.5%	12.1%	**12.8%**	-	-	-
経常利益	4,519	3,900	4,200	**4,400**	△2.6%	+12.8%	+4.8%
経常利益率	13.7%	11.8%	12.4%	**12.8%**	-	-	-
当期純利益	3,350	2,800	3,000	**3,200**	△4.5%	+14.3%	+6.7%

半導体市場好調を背景に通期の業績予想を上方修正

Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

業績推移 （通期）

技術を磨き、心をつなぐ
FUJIMI
FUJIMI INCORPORATED



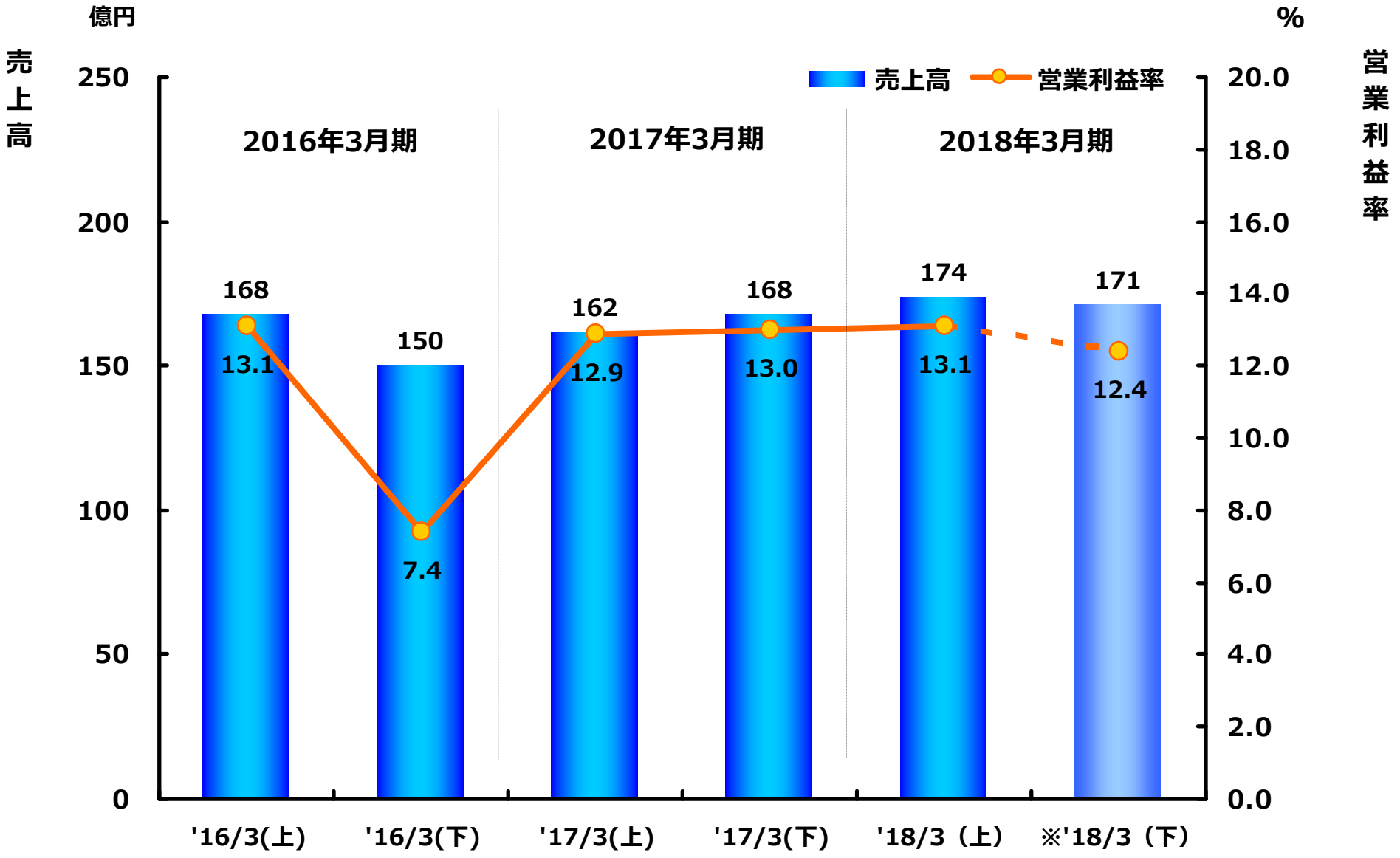
2年連続の増収増益

※'18/3は予想値

Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

業績推移 （半期）

技術を磨き、心をつなぐ
FUJIMI
FUJIMI INCORPORATED



※’18/3（下）は予想値

Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

技術を磨き、心をつなぐ
FUJIMI
FUJIMI INCORPORATED

用途別売上高

Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

用途別売上高 （上期実績）

技術を磨き、心をつなぐ
FUJIMI
FUJIMI INCORPORATED

単位：百万円		17年3月期		18年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想（' 17/5）	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比（'17/5）
シリコンウェハー	ラッピング	1,600	1,592	1,630	**1,735**	+8.4%	+9.0%	+6.6%
	ポリシング	3,088	3,157	3,100	**3,392**	+9.8%	+7.4%	+9.4%
	切断	306	348	350	**274**	△10.4%	△21.3%	△21.3%
	計	4,995	5,099	5,080	**5,402**	+8.1%	+5.9%	+6.4%
CMP		5,781	6,488	6,150	**7,200**	+24.5%	+11.0%	+17.1%
ディスク	アルミディスク	1,475	1,719	1,470	**1,408**	△4.6%	△18.1%	△4.2%
	ガラスディスク	200	253	150	**311**	+54.8%	+22.8%	+100.8%
	計	1,676	1,973	1,620	**1,719**	+2.5%	△12.9%	+5.8%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,852	2,298	2,180	**2,116**	△25.8%	△7.9%	△2.9%
	一般工業用(非研磨材)	848	889	880	**890**	+5.0%	+0.2%	+1.6%
	計	3,701	3,187	3,060	**3,007**	△18.7%	△5.7%	△1.6%
製品売上高		16,155	16,748	15,910	**17,329**	+7.3%	+3.5%	+8.9%
商品売上高		99	89	90	**87**	△11.5%	△1.6%	△2.8%
売上高　合計		16,254	16,838	16,000	**17,417**	+7.2%	+3.4%	+8.9%

Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

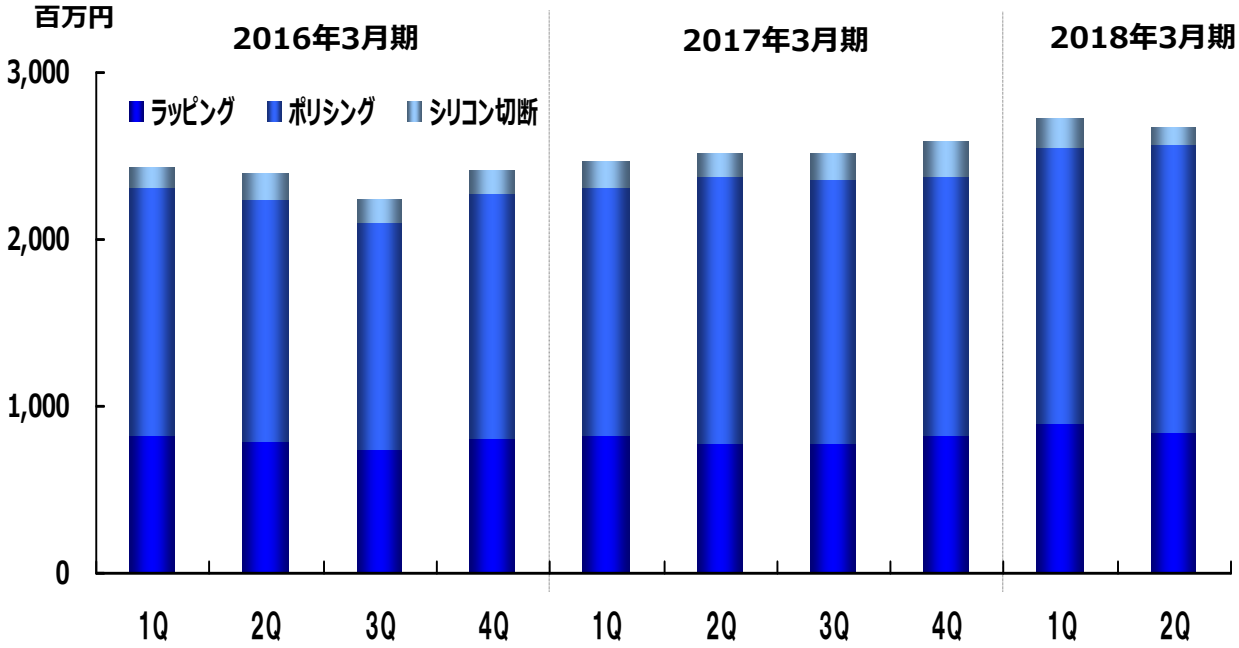
シリコンウェハー売上高 （上期実績）

技術を磨き、心をつなぐ
FUJIMI
FUJIMI INCORPORATED

≪上期≫

単位：百万円

		17年3月期		18年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想（' 17/5）	**上期実績**	前年同期比	前年下期比	期初予想比（'17/5）
シリコンウェハー	ラッピング	1,600	1,592	1,630	**1,735**	+8.4%	+9.0%	+6.6%
	ポリシング	3,088	3,157	3,100	**3,392**	+9.8%	+7.4%	+9.4%
	切断	306	348	350	**274**	△10.4%	△21.3%	△21.3%
	計	4,995	5,099	5,080	**5,402**	+8.1%	+5.9%	+6.4%



・半導体市場好調により ラッピング、ポリシングとも に増収

Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

シリコンウェハー売上高 （下期予想・通期予想）

技術を磨き、心をつなぐ
FUJIMI
FUJIMI INCORPORATED

«下期»

単位：百万円

		17年3月期		18年3月期					
		上期 実績	下期 実績	上期 実績	下期 予想 (' 17/5)	**下期 修正予想 (' 17/11)**	前年 同期比	上期比	期初予想比 (' 17/5)
シリコンウェハー	ラッピング	1,600	1,592	1,735	1,580	**1,655**	+3.9%	△4.7%	+5.0%
	ポリシング	3,088	3,157	3,392	3,260	**3,538**	+12.1%	+4.3%	+8.4%
	切断	306	348	274	320	**256**	△26.6%	△6.8%	△19.1%
	計	4,995	5,099	5,402	5,160	**5,448**	+6.8%	+0.8%	+5.7%

«通期»

単位：百万円

		16年3月期	17年3月期	18年3月期			
		通期 実績	通期 実績	通期 予想 (' 17/5)	**通期 修正予想 (' 17/11)**	前期比	期初予想比 (' 17/5)
シリコンウェハー	ラッピング	3,171	3,193	3,210	**3,390**	+6.2%	+5.8%
	ポリシング	5,753	6,245	6,360	**6,930**	+11.0%	+8.9%
	切断	572	655	670	**530**	△19.1%	△20.3%
	計	9,498	10,094	10,240	**10,850**	+7.5%	+6.0%

Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

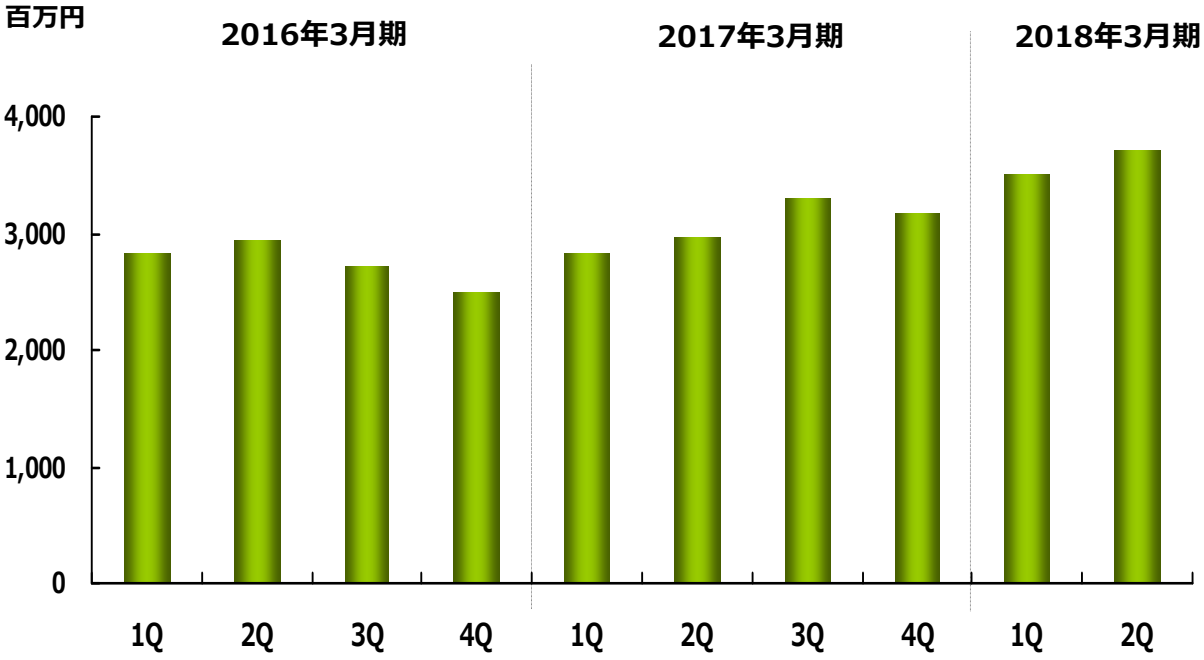
ＣＭＰ売上高 （上期実績）

技術を磨き、心をつなぐ
FUJIMI
FUJIMI INCORPORATED

≪上期≫

単位：百万円

	17年3月期		18年3月期				
	上期 実績	下期 実績	上期 予想 (' 17/5)	**上期 実績**	前年 同期比	前年 下期比	期初予想比 ('17/5)
CMP	5,781	6,488	6,150	**7,200**	+24.5%	+11.0%	+17.1%



・半導体市場の好調を背景に、ロジック・メモリともに最先端デバイス向け製品が好調で増収

Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

ＣＭＰ売上高 （下期予想･通期予想）

技術を磨き、心をつなぐ
FUJIMI
FUJIMI INCORPORATED

≪下期≫

単位：百万円

	17年3月期		18年3月期					
	上期 実績	下期 実績	上期 実績	下期 予想 (' 17/5)	**下期 修正予想 (' 17/11)**	前年 同期比	上期比	期初予想比 (' 17/5)
CMP	5,781	6,488	7,200	6,390	**6,800**	+4.8%	△5.6%	+6.5%

≪通期≫

単位：百万円

	16年3月期	17年3月期	18年3月期			
	通期 実績	通期 実績	通期 予想 (' 17/5)	**通期 修正予想 (' 17/11)**	前期比	期初予想比 (' 17/5)
CMP	10,980	12,270	12,540	**14,000**	+14.1%	+11.7%

Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

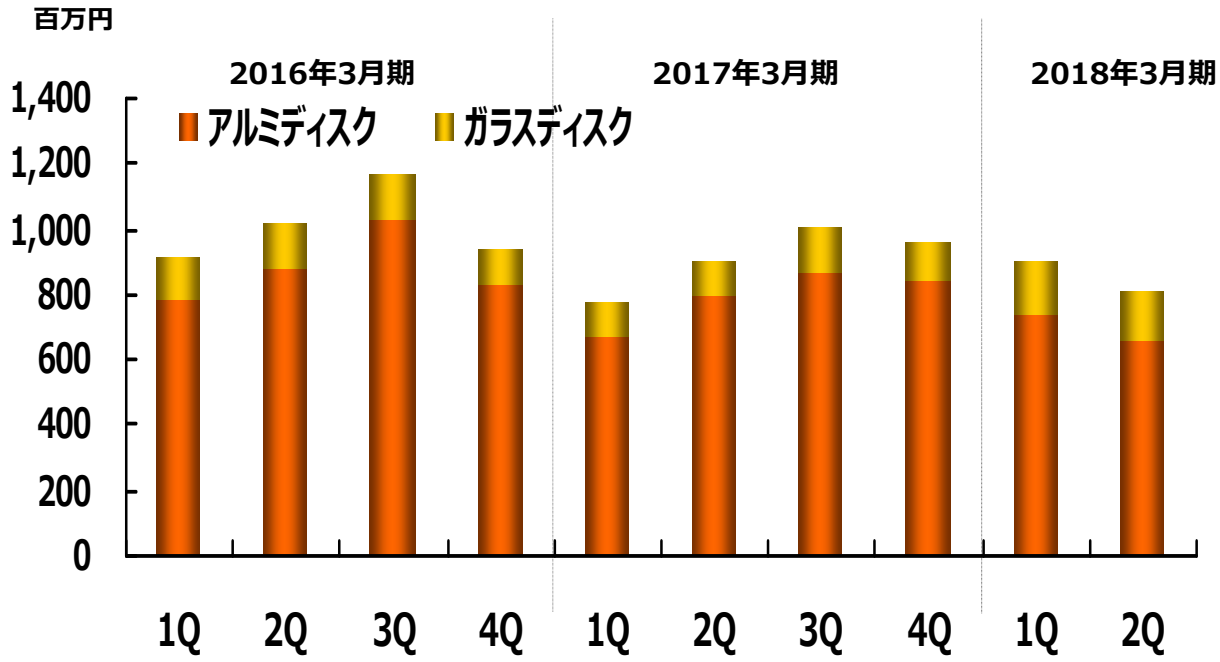
ディスク売上高 （上期実績）

技術を磨き、心をつなぐ
FUJIMI
FUJIMI INCORPORATED

≪上期≫

単位：百万円

		17年3月期		18年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想（' 17/5）	**上期実績**	前年同期比	前年下期比	期初予想比（'17/5）
ディスク	アルミディスク	1,475	1,719	1,470	**1,408**	△4.6%	△18.1%	△4.2%
	ガラスディスク	200	253	150	**311**	+54.8%	+22.8%	+100.8%
	計	1,676	1,973	1,620	**1,719**	+2.5%	△12.9%	+5.8%



・アルミディスク向け製品は市場縮小（SSDへの移行）による一部顧客の稼働率低下により減収

・ガラスディスク向け製品は当社品採用プロセス稼働好調により増収

Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

ディスク売上高 （下期予想・通期予想）

技術を磨き、心をつなぐ
FUJIMI
FUJIMI INCORPORATED

«下期»

単位：百万円

		17年3月期		18年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想（' 17/5）	**下期修正予想（' 17/11）**	前年同期比	上期比	期初予想比（' 17/5）
ディスク	アルミディスク	1,475	1,719	1,408	1,900	**1,260**	△26.7%	△10.5%	△33.6%
	ガラスディスク	200	253	311	100	**331**	+30.7%	+6.4%	+229.3%
	計	1,676	1,973	1,719	2,000	**1,591**	△19.4%	△7.5%	△20.4%

«通期»

単位：百万円

		16年3月期	17年3月期	18年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想（' 17/5）	**通期修正予想（' 17/11）**	前期比	期初予想比（' 17/5）
ディスク	アルミディスク	3,523	3,195	3,370	**2,668**	△16.5%	△20.8%
	ガラスディスク	518	454	250	**642**	+41.4%	+151.3%
	計	4,041	3,650	3,620	**3,310**	△9.3%	△8.6%

Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

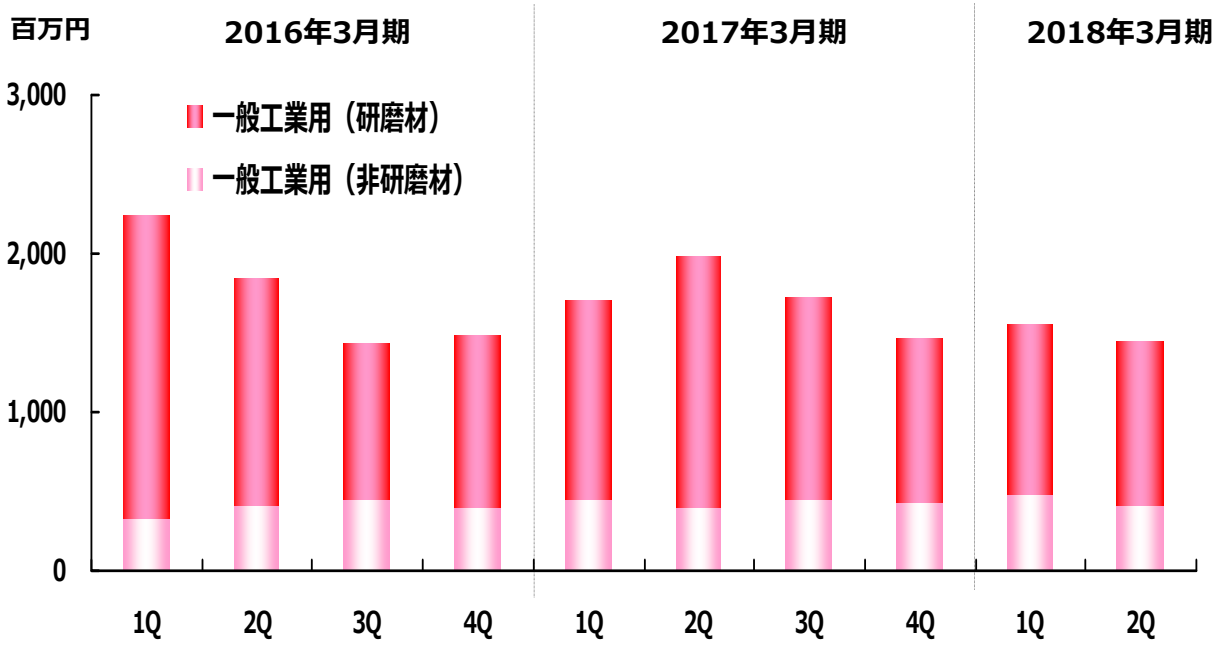
機能材・溶射材売上高 （上期実績）

技術を磨き、心をつなぐ
FUJIMI
FUJIMI INCORPORATED

≪上期≫

単位：百万円

		17年3月期		18年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想（' 17/5）	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比（'17/5）
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,852	2,298	2,180	**2,116**	△25.8%	△7.9%	△2.9%
	一般工業用(非研磨材)	848	889	880	**890**	+5.0%	+0.2%	+1.6%
	計	3,701	3,187	3,060	**3,007**	△18.7%	△5.7%	△1.6%



・一般工業用（研磨材）：一部最終製品のプロセス変更の影響等により減収

・一般工業用（非研磨材）：半導体・液晶製造装置向け溶射材好調により増収

Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

機能材・溶射材売上高 （下期予想・通期予想）

技術を磨き、心をつなぐ
FUJIMI
FUJIMI INCORPORATED

≪下期≫

単位：百万円

		17年3月期		18年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想（' 17/5）	**下期修正予想（' 17/11）**	前年同期比	上期比	期初予想比（' 17/5）
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,852	2,298	2,116	2,380	**2,152**	△6.4%	+1.7%	△9.7%
	一般工業用(非研磨材)	848	889	890	970	**1,001**	+12.5%	+12.3%	+3.1%
	計	3,701	3,187	3,007	3,350	**3,153**	△1.1%	+4.8%	△6.0%

≪通期≫

単位：百万円

		16年3月期	17年3月期	18年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想（' 17/5）	**通期修正予想（' 17/11）**	前期比	期初予想比（' 17/5）
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	5,403	5,150	4,560	**4,270**	△17.1%	△6.4%
	一般工業用(非研磨材)	1,588	1,738	1,850	**1,890**	+8.7%	+2.3%
	計	6,991	6,888	6,410	**6,160**	△10.6%	△3.9%

Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

設備投資額
減価償却費
研究開発費

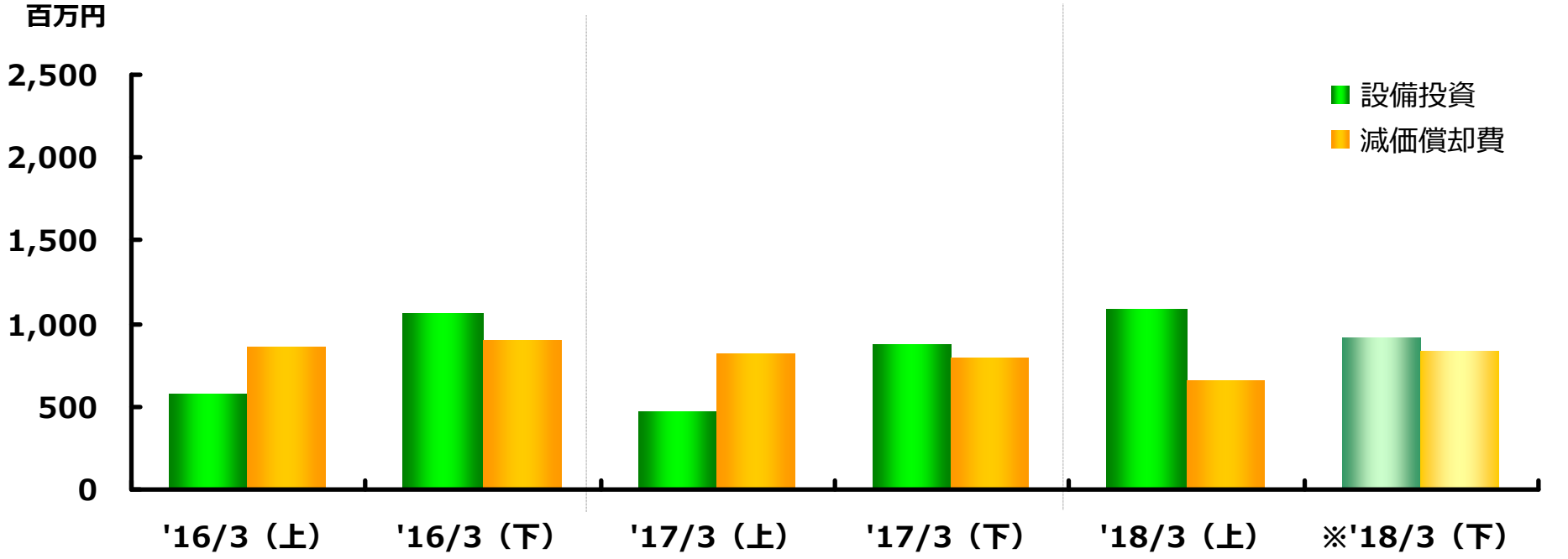
Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

設備投資額･減価償却費　（上期実績･下期計画）

技術を磨き、心をつなぐ
FUJIMI
FUJIMI INCORPORATED

単位：百万円

	17年3月期		18年3月期									
	上期実績	下期実績	上期計画（'17/5）	上期実績	前年同期比	前年下期比	計画比（'17/5）	下期計画（'17/5）	下期修正計画（'17/11）	前年同期比	同年上期比	計画比（'17/5）
設備投資額	469	867	1,400	1,083	+131.0%	+24.8%	△22.6%	1,100	917	+5.7%	△15.3%	△16.7%
減価償却費	826	797	700	665	△19.5%	△16.6%	△5.0%	900	835	+4.7%	+25.5%	△7.2%



Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

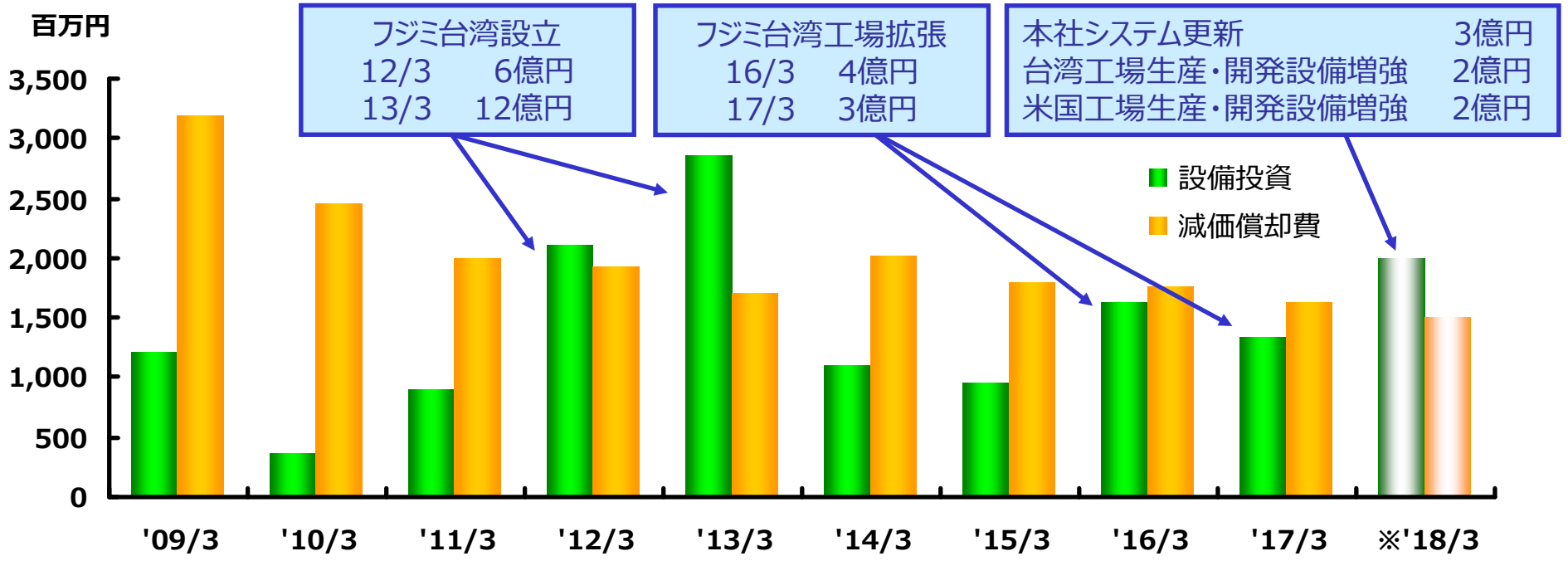
※'18/3（下）は予想値

設備投資額・減価償却費　（通期実績・通期計画）

技術を磨き、心をつなぐ
FUJIMI
FUJIMI INCORPORATED

単位：百万円

	17年3月期	18年3月期			
	通期実績	通期計画（'17/5）	**通期修正計画（'17/11）**	前期比	期初計画比（'17/5）
設備投資	1,336	2,500	**2,000**	+49.6%	△20.0%
減価償却費	1,623	1,600	**1,500**	△7.6%	△6.3%



Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

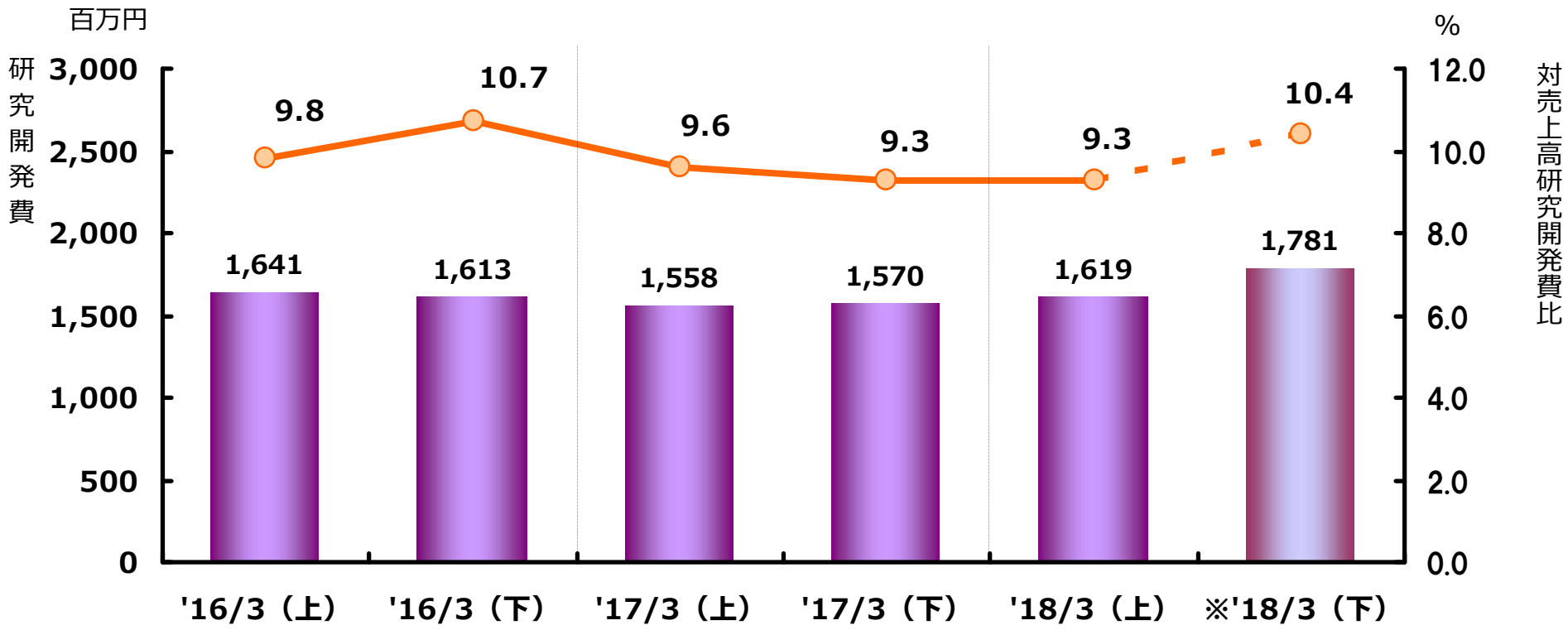
※'18/3は予想値

研究開発費／売上高比（上期実績・下期計画）

技術を磨き、心をつなぐ FUJIMI FUJIMI INCORPORATED

単位：百万円

	17年3月期		18年3月期									
	上期実績	下期実績	上期計画（'17/5）	上期実績	前年同期比	前年下期比	計画比（'17/5）	下期計画（'17/5）	下期修正計画（'17/11）	前年同期比	同年上期比	計画比（'17/5）
研究開発費	1,558	1,570	1,700	1,619	+3.9%	+3.1%	△4.8%	1,700	1,781	+13.4%	+10.0%	+4.8%



Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

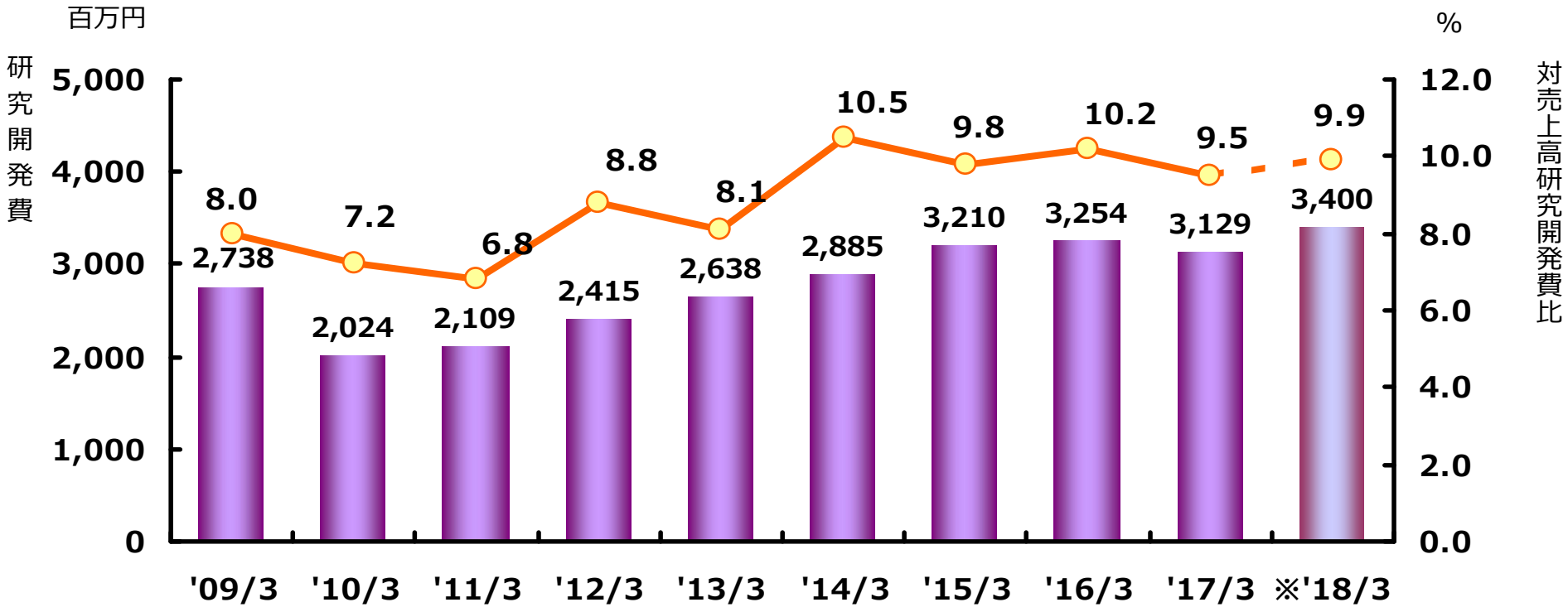
※'18/3（下）は予想値

研究開発費／売上高比（通期実績・通期計画）

技術を磨き、心をつなぐ
FUJIMI
FUJIMI INCORPORATED

単位：百万円

	17年3月期	18年3月期		
	通期 実績	通期 計画 ('17/5)	**通期 修正計画 ('17/11)**	前期比
研究開発費	3,129	3,400	**3,400**	+8.7%



Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

※'18/3は予想値

技術を磨き、心をつなぐ

FUJIMI

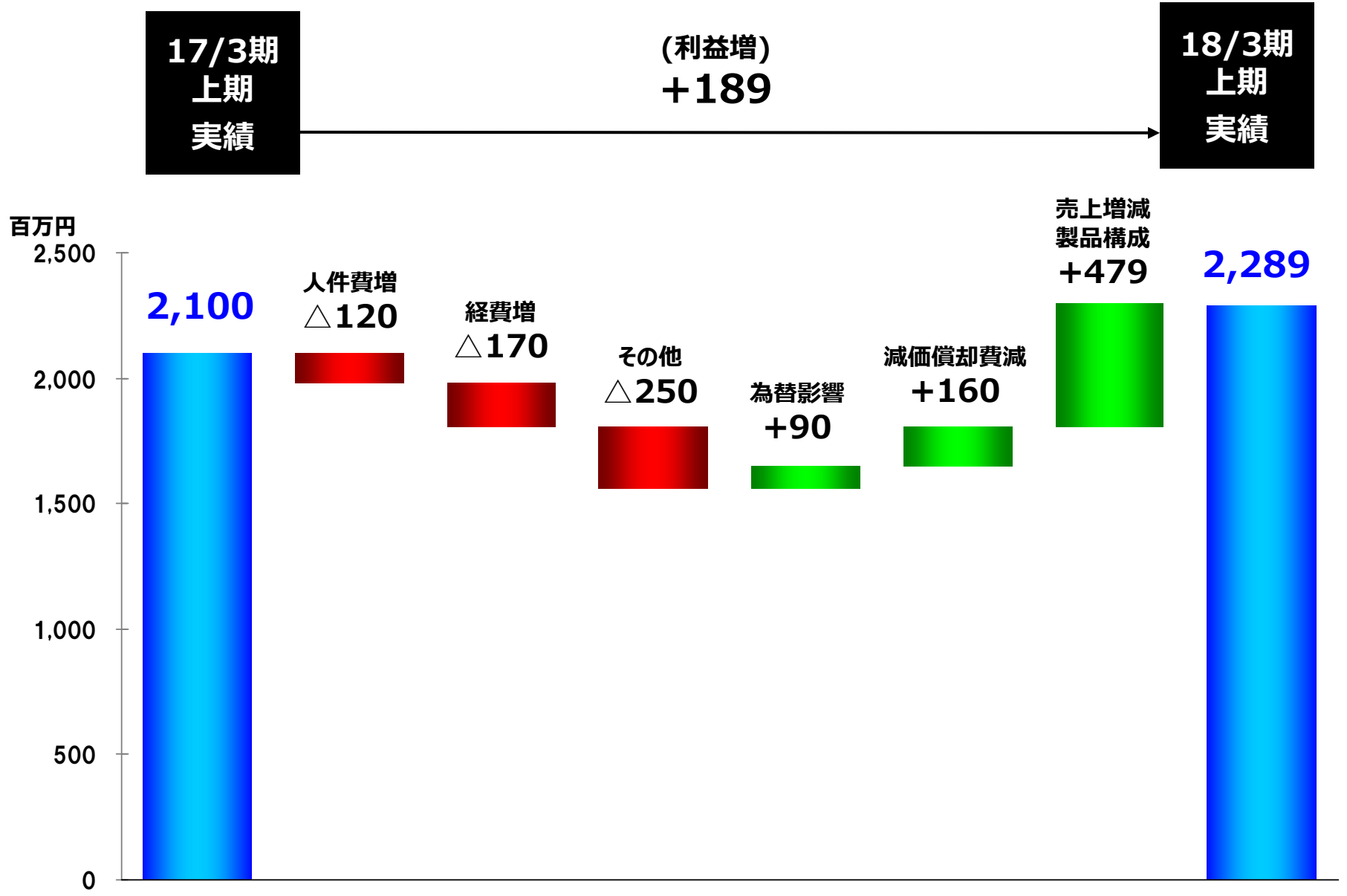
FUJIMI INCORPORATED

損益分析

Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

営業利益増減要因　17/3期上期実績→18/3期上期実績

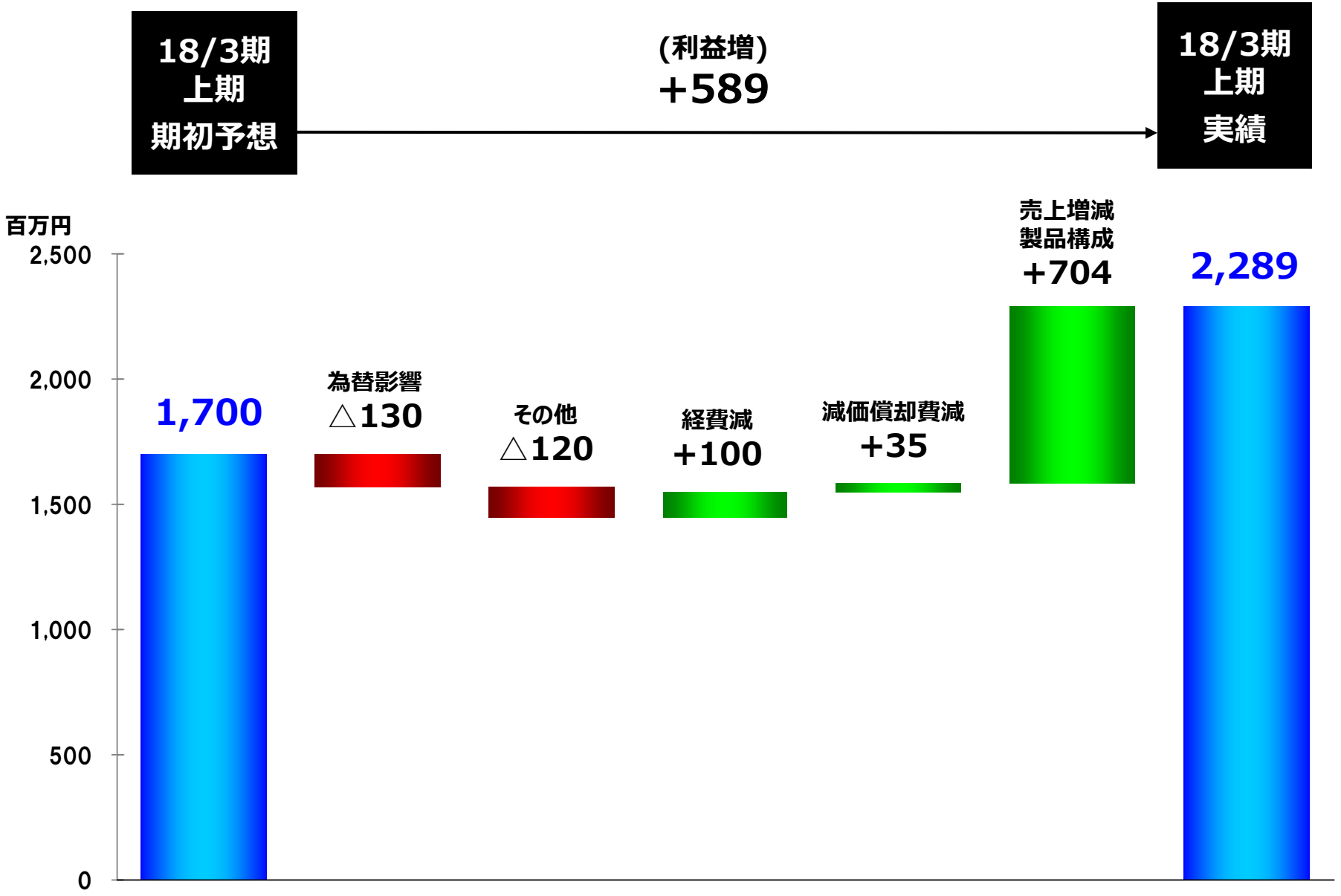
技術を磨き、心をつなぐ
FUJIMI
FUJIMI INCORPORATED



Copyright(c) 2016 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

営業利益増減要因　18/3期上期予想→18/3期上期実績

技術を磨き、心をつなぐ
FUJIMI
FUJIMI INCORPORATED



Copyright(c) 2016 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

技術を磨き、心をつなぐ
FUJIMI
FUJIMI INCORPORATED

補足説明資料
マーケットデータ等

Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

グループ人員 内訳

技術を磨き、心をつなぐ
FUJIMI
FUJIMI INCORPORATED

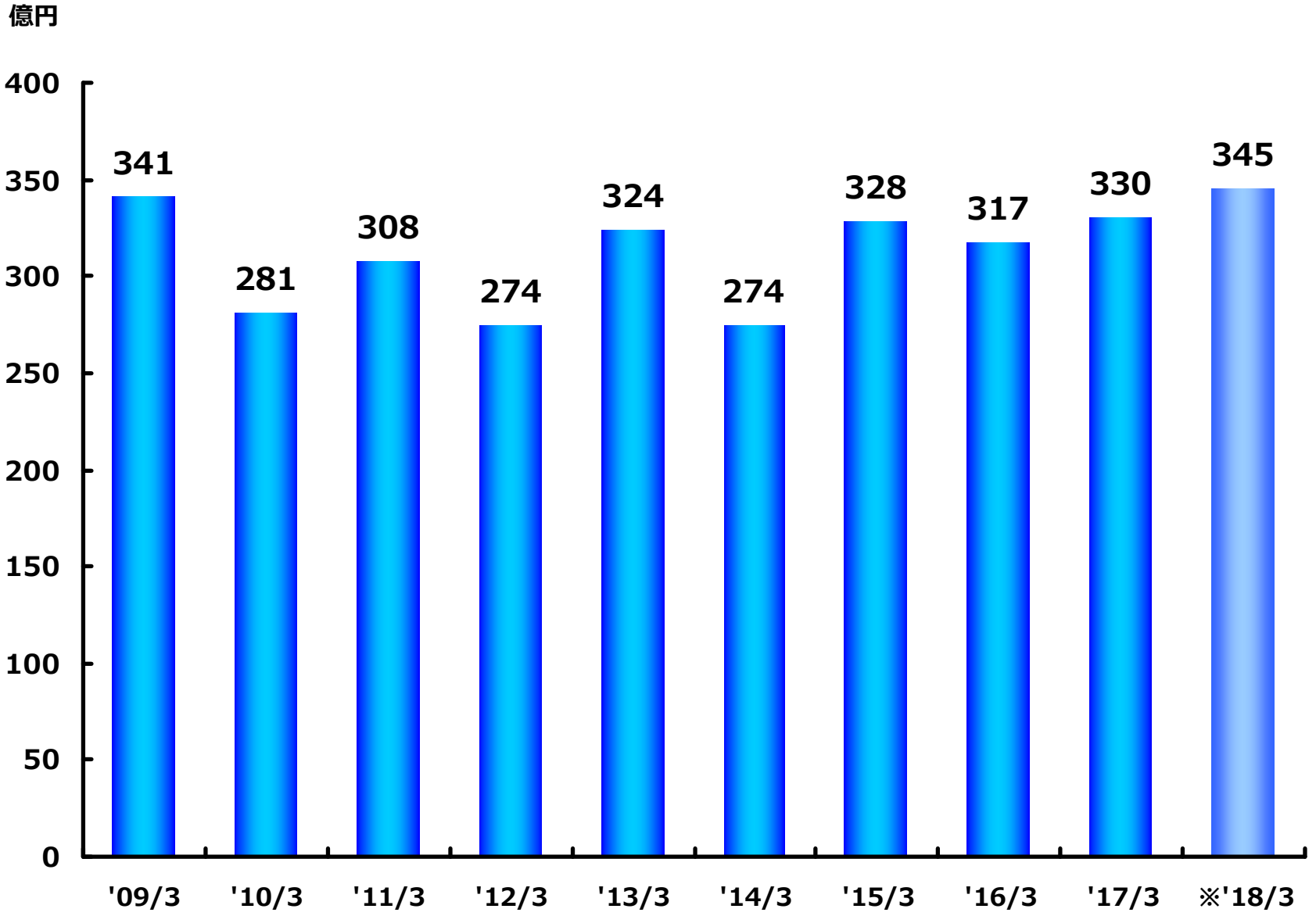
（人数）	17年3月期（3月31日現在）		18年3月期（9月30日現在）			
	正社員	臨時社員※	正社員	臨時社員	前期末増減	
					正社員	臨時社員
フジミインコーポレーテッド	568	155	**581**	**169**	+13	+14
フジミコーポレーション	102	0	**104**	**5**	+2	+5
フジミ台湾	80	2	**77**	**0**	△3	△2
フジミマイクロテクノロジー	64	8	**64**	**9**	—	+1
フジミヨーロッパ	4	1	**4**	**2**	—	+1
フジミ韓国	3	1	**5**	**0**	+2	△1
フジミ深圳	6	0	**6**	**0**	—	—
合　計	827	167	**841**	**185**	+14	+18

※ **臨時社員（嘱託、パートタイマー、人材会社からの派遣社員）は年間の平均人員**

Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

売上高 （通期）

技術を磨き、心をつなぐ
FUJIMI
FUJIMI INCORPORATED

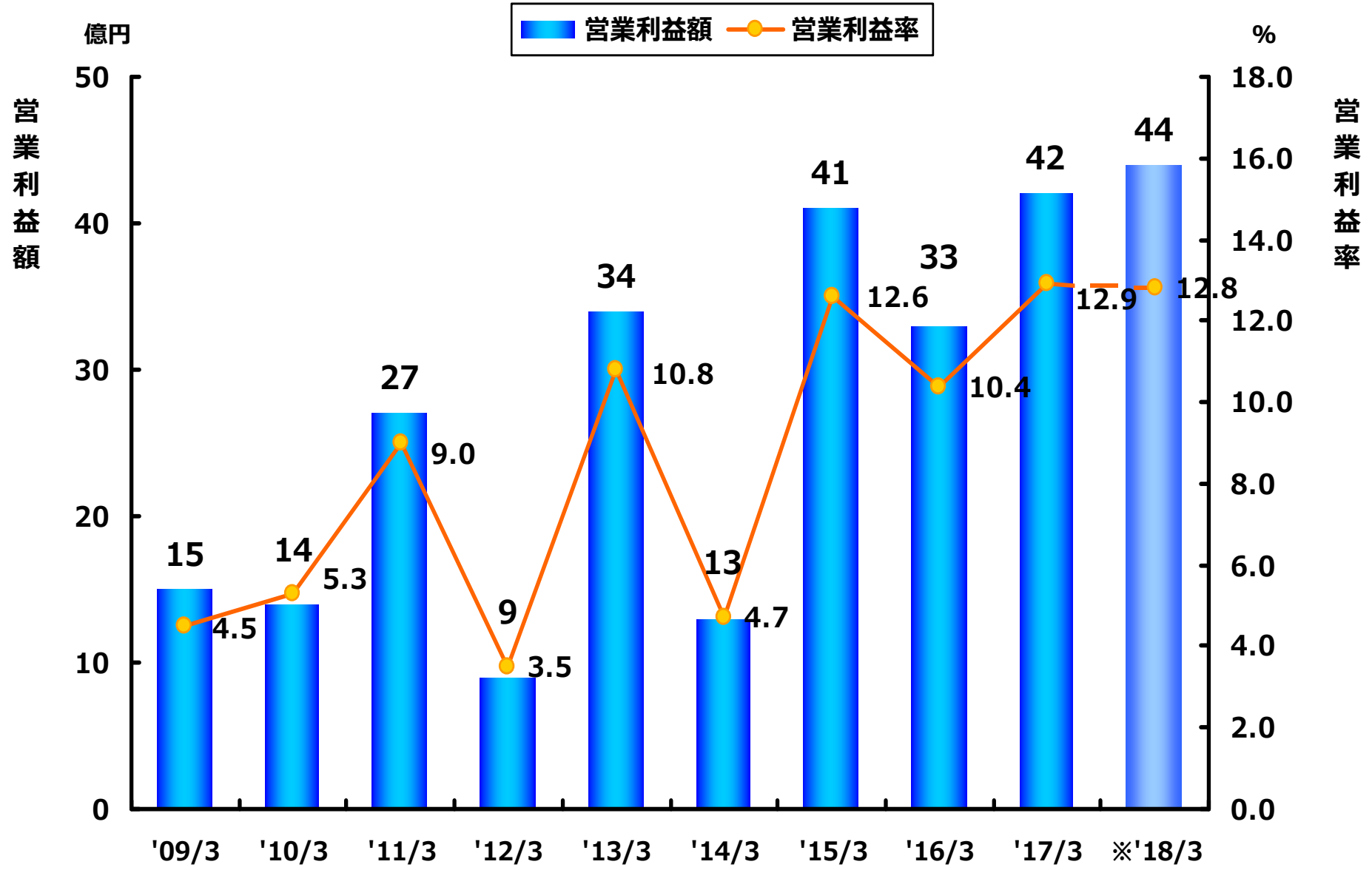


Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

※’18/3は予想値

営業利益 （通期）

技術を磨き、心をつなぐ
FUJIMI
FUJIMI INCORPORATED

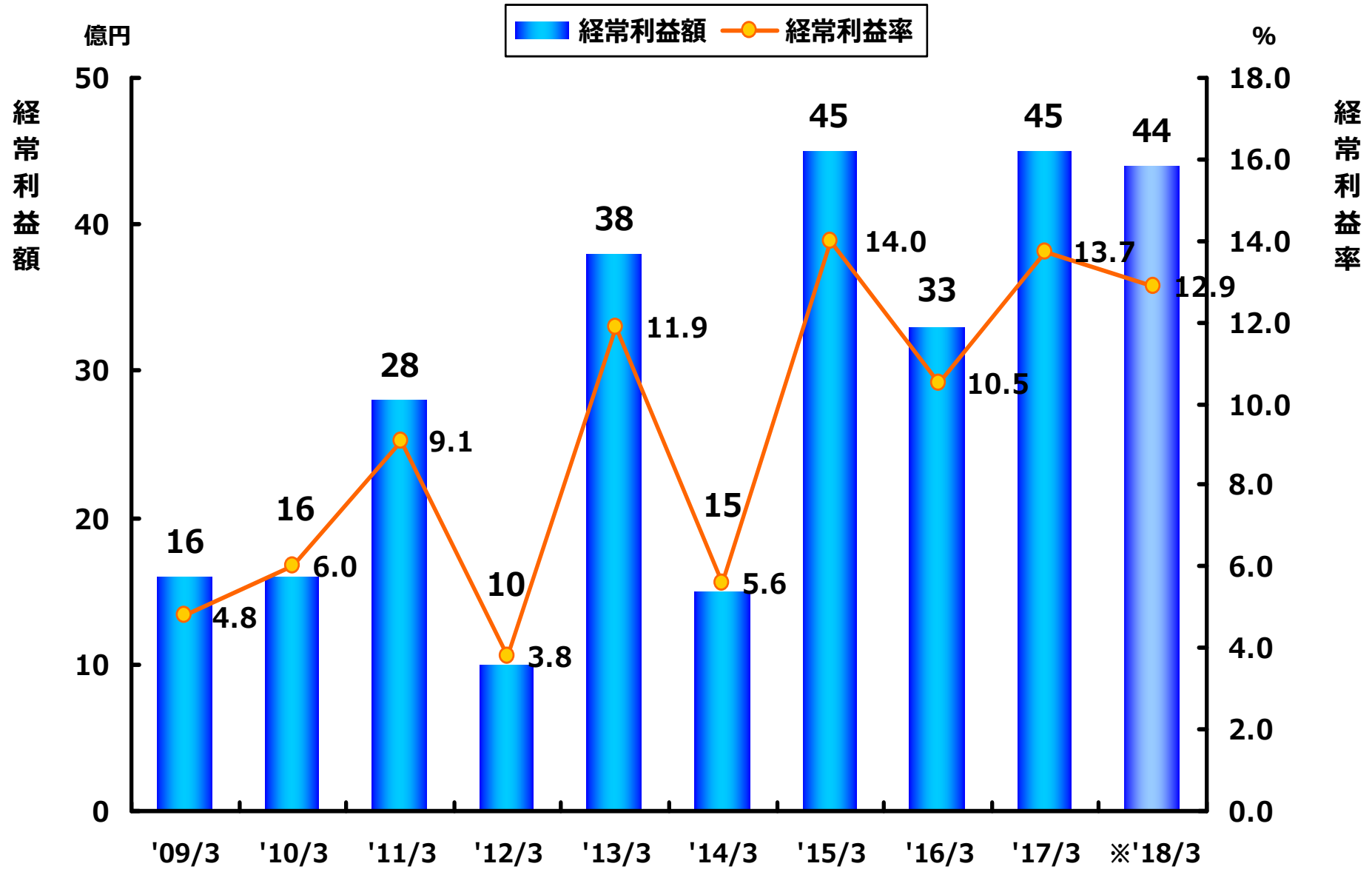


Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

※'18/3は予想値

経常利益 （通期）

技術を磨き、心をつなぐ
FUJIMI
FUJIMI INCORPORATED

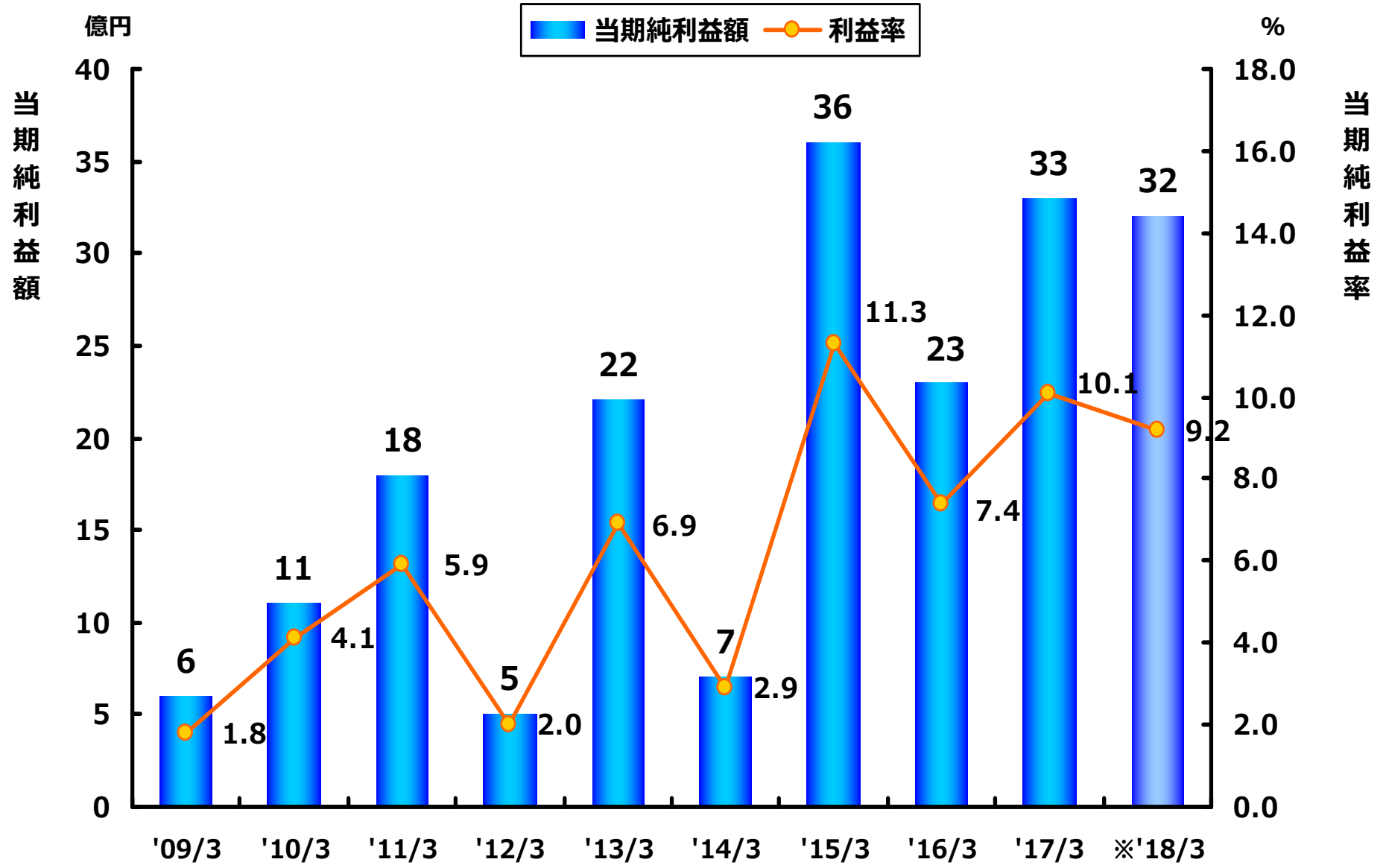


Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

※’18/3は予想値

当期純利益 （通期）

技術を磨き、心をつなぐ
FUJIMI
FUJIMI INCORPORATED

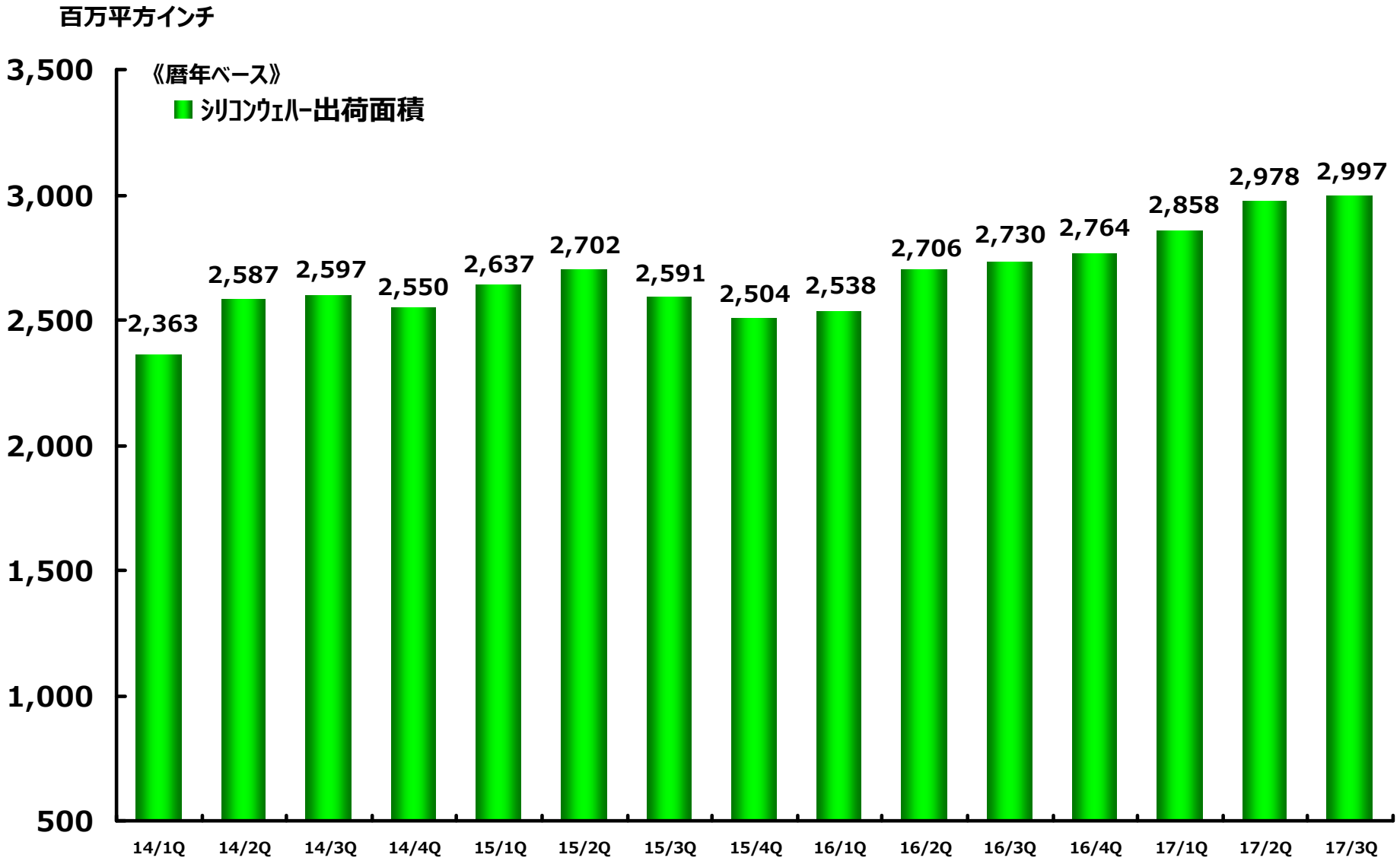


Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

※'18/3は予想値

シリコンウェハー出荷面積 （四半期）

技術を磨き、心をつなぐ
FUJIMI
FUJIMI INCORPORATED



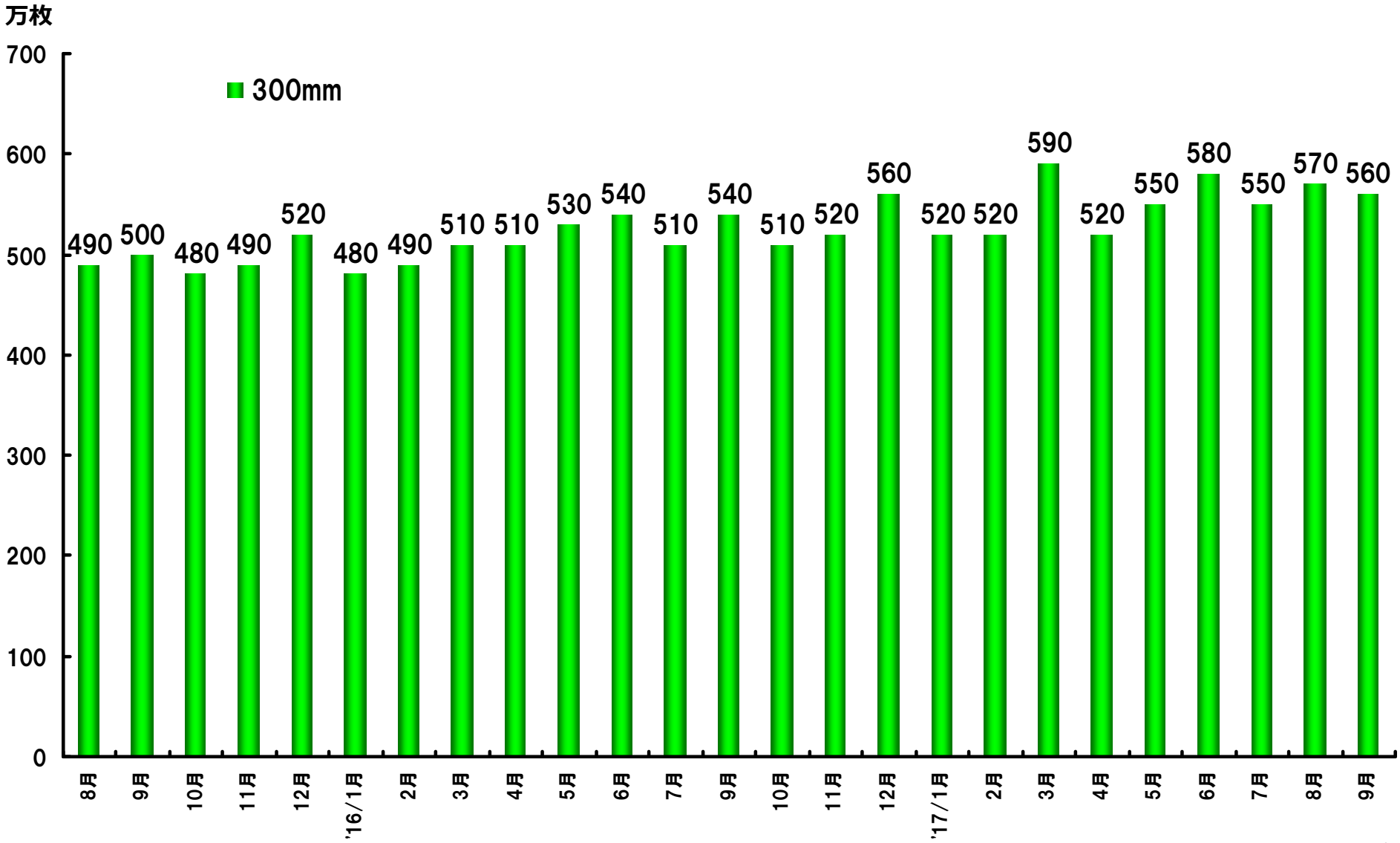
出所： SEMI （Semiconductor Equipment and Materials International）

Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

300mmシリコンウェハー出荷枚数（月次）

技術を磨き、心をつなぐ
FUJIMI
FUJIMI INCORPORATED

出所： 自社推定

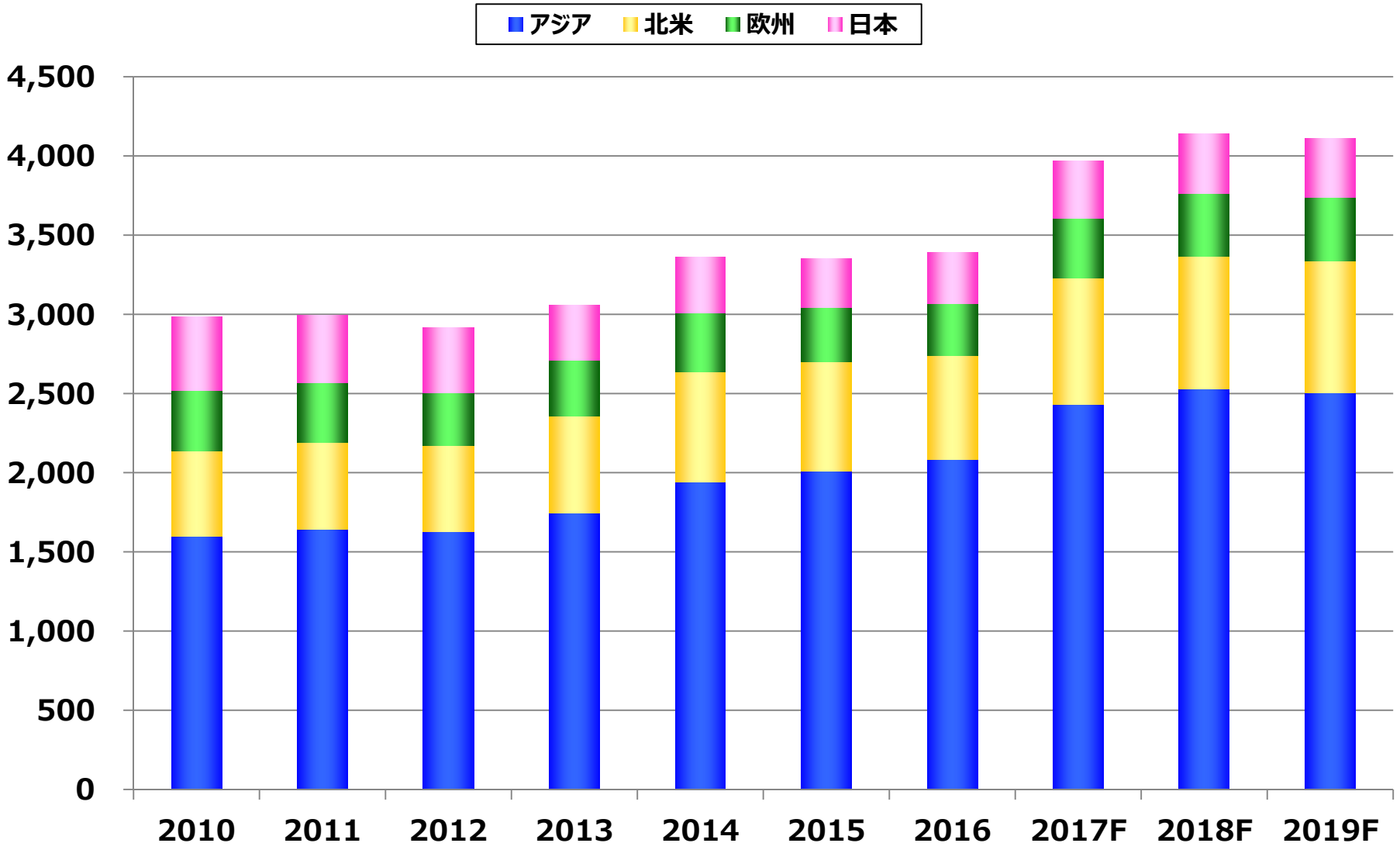


Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

半導体市場規模 （地域別）

技術を磨き、心をつなぐ
FUJIMI
FUJIMI INCORPORATED

（単位：10億ドル）



出所：世界半導体市場統計（WSTS）2017/8/18

Copyright(c) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.